



บทที่ ๔.

การทดสอบคุณภาพของชั้น SiO₂

ในบทนี้จะกล่าวถึง การตรวจสอบคุณภาพของชั้น SiO₂ ที่ทำขึ้นเพื่อใช้งาน โดยเน้นถึงคุณภาพในการใช้เป็น mask ป้องกันการแพร่ซึมสารเจือปน และความคงทนในการใช้เป็นชั้นฉนวน โดยแยกกล่าวตามลำดับดังต่อไปนี้

การทดสอบคุณสมบัติการเป็น mask ป้องกันการแพร่ซึมสารเจือปน

การทำชั้น SiO₂ เพื่อใช้เป็น mask โดยทั่วไปใช้วิธี Oxidation อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศของ O₂ หรือ O₂ + H₂O ในเตา Oxidation การทำชั้น SiO₂ ทั้งสองวิธีนี้ได้ชั้น SiO₂ ที่มีรูพรุนมากน้อยต่างกัน คุณสมบัติในการเป็น mask จึงต่างกันอยู่บ้าง

การทดสอบต่อไปนี้ เป็นการหาความหนาที่เหมาะสมในการใช้ชั้น SiO₂ เป็น mask ป้องกันการแพร่ซึม B และ P และเปรียบเทียบคุณสมบัตินี้ระหว่างชั้นที่ทำด้วย O₂ แห้งและ O₂ + H₂O

การทดสอบอาจแยกตามวิธีการได้ ๒ วิธี คือ

๑. กำหนดเวลาที่ใช้แพร่ซึมสารเจือปนคงที่ ลงบนแผ่นผลึกที่เคลือบด้วยชั้น SiO₂ หนาต่าง ๆ กัน วิธีนี้สิ้นเปลืองมาก เพราะต้องใช้เวลาในการทำชั้น SiO₂ นาน และชั้น SiO₂ ที่ได้ไม่สามารถวัดความหนาได้โดยละเอียดถูกต้อง เนื่องจากเครื่องวัดที่สร้างขึ้นสามารถวัดชั้น SiO₂ ที่หนายู่ในช่วงที่ใช้เป็น mask นี้ได้ละเอียดเพียงบางช่วงเท่านั้น

๒. กำหนดความหนาของชั้น SiO₂ คงที่ แล้วเปลี่ยนเวลาในการแพร่ซึมสารเจือปนไป วิธีนี้สิ้นเปลืองน้อยกว่าวิธีที่ ๑. เพราะการแพร่ซึม B และ P ใช้เวลาน้อยกว่าการทำ Oxidation มาก นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชั้น SiO₂ ที่หนายู่ในช่วงที่เครื่องวัด ๆ ได้โดยละเอียดอีก

ด้วย ดังนั้นจึงเลือกวิธีที่ ๒ ใช้ทดสอบ

ขั้นตอนในการทดสอบ แบ่งได้ดังต่อไปนี้

ทำชั้น SiO₂ ให้มีขนาดที่ต้องการ โดยให้ชั้น SiO₂ ที่ทำชั้นนี้หนาอยู่ในช่วงที่เครื่องวัดวัดได้ละเอียด และอยู่ในช่วงที่ใช้ทำ mask โดยทั่วไปด้วย

จากข้อกำหนดดังกล่าวนี้สามารถเลือกความหนาของชั้น SiO₂ ที่จะใช้ทดสอบคือ

ชั้น SiO ₂ หนาประมาณ	.11 μm.	มีสี	น้ำเงิน
" " "	.23 μm.	" "	เหลืองทอง
" " "	.35 μm.	" "	เขียวเหลือง

การทำชั้น SiO₂ ให้มีความหนาตามต้องการนี้อาศัย Oxidation Chart เข้าช่วยประมาณเวลาที่ ใช้ทำ Oxidation ได้

แว่นผลึกที่ใช้ในการทดสอบนี้ขนาดประมาณ 1 x 1 cm. โดยใช้ทั้งชนิด N และชนิด P

การแพร่ซึมสาร เจือปนและการตรวจสอบ การแพร่ซึมสาร เจือปนแยกได้ ๒ ประเภทคือ

- แพร่ซึม B ใช้ BN ที่อุณหภูมิ 1100°C
- แพร่ซึม P ใช้ POCL₃ + N₂ ที่อุณหภูมิ 1050°C

หลังการแพร่ซึมแต่ละครั้งต้องทำการตรวจสอบว่าสารเจือปนซึมทะลุชั้น SiO₂ หรือไม่เพื่อกำหนดเวลาในการแพร่ซึมของแว่นผลึกตัวต่อไปให้เหมาะสม การตรวจสอบทำได้โดยขีดแว่นผลึกที่แพร่ซึมสารเจือปนแล้วขีดเป็นร่อง เพื่อกัดด้วย HF + HNO₃* 1-2 หยด ซึ่งจะแสดงชั้นที่สารเจือปนซึมลงไปถึง เป็นแนวสี เข้มสลับ เกิดได้ด้วยกล้องจุลทัศน์

*HF 50%, HNO₃ 100%

จากการทดสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ได้ผลดังต่อไปนี้

ชนิดสารเจือปน	ความหนา ชั้น SiO ₂ (μm.)	วิธีการสร้างชั้น SiO ₂	เวลาที่สารเจือปนซึมลง ถึงเนื้อ Si (min.)
B	. 11	Dry O ₂	25 - 30
	. 23	" "	30 - 40
	. 11	O ₂ + H ₂ O	30 - 37
	. 23	" "	30 - 45
P	. 11	Dry O ₂	4 - 8
	. 23	" "	13 - 16
	. 11	O ₂ + H ₂ O	4 - 8
	. 23	" "	13 - 16
	. 35	" "	39 - 45

รูปแว่นผลึกแสดงไว้ในรูปที่ ๔.๑

จากรูป ๔.๑ เมื่อสังเกตความแตกต่างระหว่างชั้น SiO₂ ที่สร้างจาก O₂ แห้งและ O₂ + H₂O ปรากฏว่าชนิดหลังทนการแพร่ซึมสารเจือปนได้ดีกว่า โดยสังเกตจากเวลาที่ใช้แพร่ซึมสารเจือปน และร่องรอยของสารเจือปนในเนื้อ Si แต่ความแตกต่างนี้ลดลงเมื่อ mask หนามากขึ้น

จากข้อมูลที่ได้นี้สามารถเขียนกราฟของความหนาชั้น SiO₂ ที่ใช้ทำ mask กับเวลาในการแพร่ซึมได้ดังรูป ๔.๒ ข้อมูลนี้ใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในการสร้างชั้น SiO₂ เพื่อใช้เป็น mask ป้องกันการแพร่ซึมสารเจือปน

P Diffusion



ชั้น SiO₂ หนา = .119 μ m.
ทำด้วย O₂ แห่ง เวลา*8 min.



ชั้น SiO₂ หนา = .118 μ m.
ทำด้วย O₂ แห่ง เวลา*4 min.



ชั้น SiO₂ หนา = .121 μ m.
ทำด้วย O₂ + H₂O เวลา*8 min.



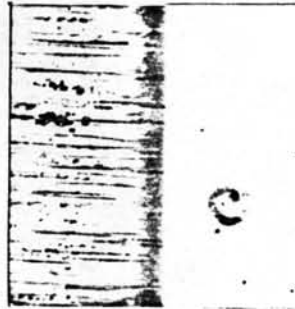
ชั้น SiO₂ หนา = .120 μ m.
ทำด้วย O₂ + H₂O เวลา*4 min.



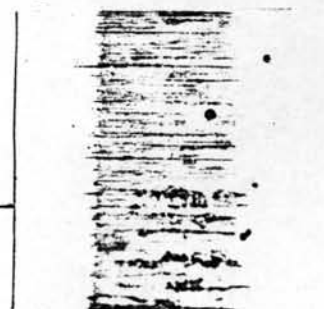
ชั้น SiO₂ หนา = .241 μ m.
ทำด้วย O₂ แห่ง เวลา*16 min.



ชั้น SiO₂ หนา = .236 μ m.
ทำด้วย O₂ แห่ง เวลา*13 min.



ชั้น SiO₂ หนา = .234 μ m.
ทำด้วย O₂ + H₂O เวลา*16 min.



ชั้น SiO₂ หนา = .240 μ m.
ทำด้วย O₂ + H₂O เวลา*13 min.

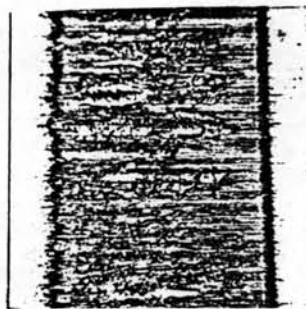


ชั้น SiO₂ หนา = .362 μ m.
ทำด้วย O₂ + H₂O เวลา*45 min.



ชั้น SiO₂ หนา = .362 μ m.
ทำด้วย O₂ + H₂O เวลา*49 min.

B Diffusion



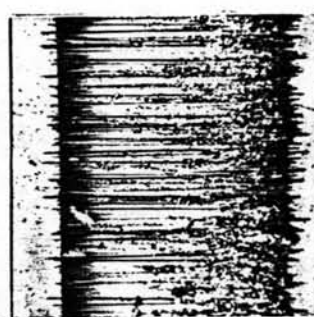
ชั้น SiO_2 หนา = .112 μm .
ทำด้วย O_2 แห่ง เวลา* 30 min.

ชั้น SiO_2 หนา = .113 μm .
ทำด้วย O_2 แห่ง เวลา* 25 min.



ชั้น SiO_2 หนา = .119 μm .
ทำด้วย $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ เวลา* 45 min.

ชั้น SiO_2 หนา = .119 μm .
ทำด้วย $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ เวลา* 30 min.



ชั้น SiO_2 หนา = .232 μm .
ทำด้วย O_2 แห่ง เวลา* 2 hr., 30 min.

ชั้น SiO_2 หนา = .228 μm .
ทำด้วย O_2 แห่ง เวลา* 2 hr., 25 min.



ชั้น SiO_2 หนา = .234 μm .
ทำด้วย $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ เวลา* 2 hr., 37min.

ชั้น SiO_2 หนา = .236 μm .
ทำด้วย $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ เวลา* 2 hr., 30min.

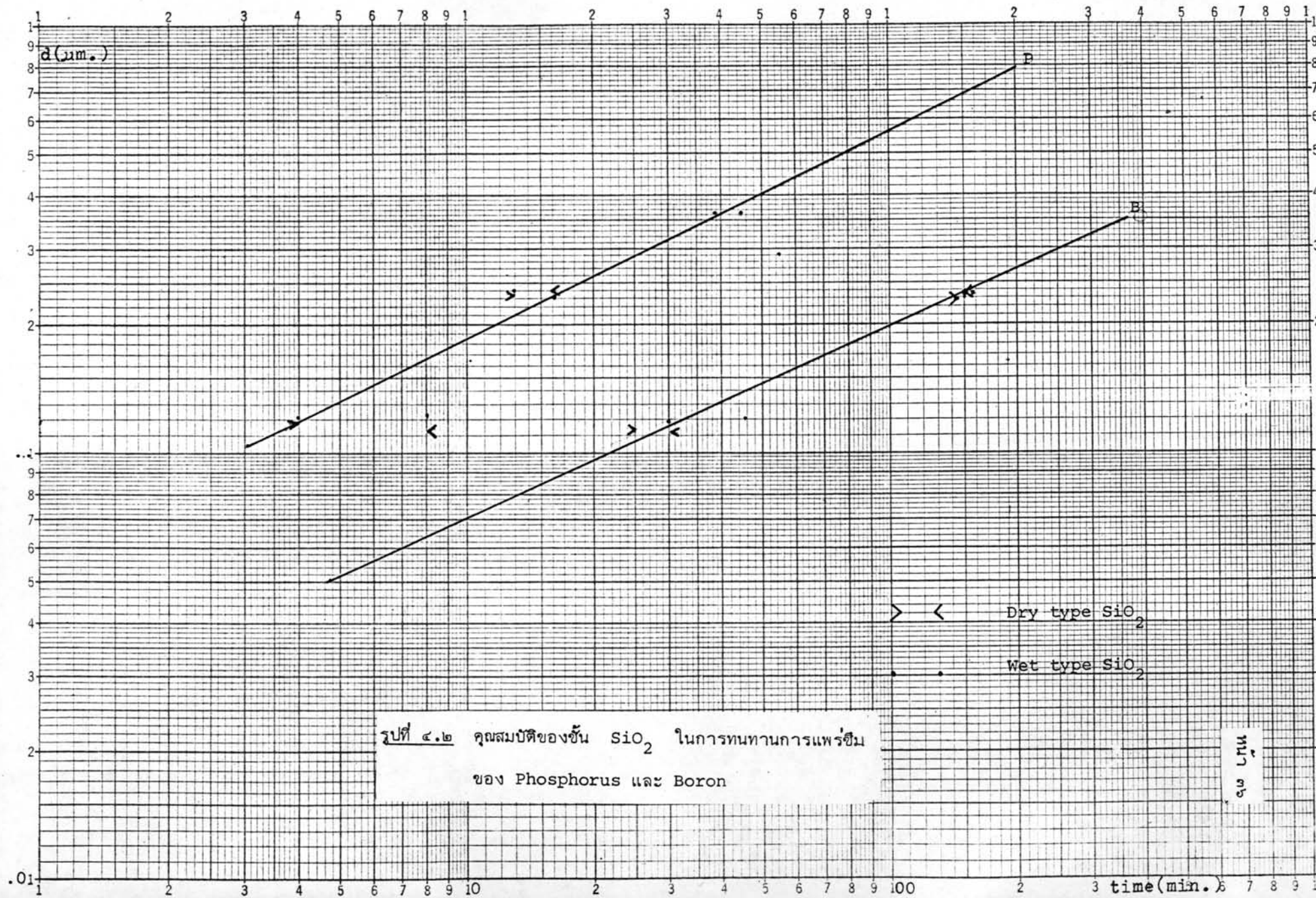


รูปที่ ๔.๑ (ข)

ภาพถ่ายแว่นผลึกที่ใช้ทดสอบ masking properties

*เวลาที่กล่าวถึงในรูปนี้หมายถึงเวลาในการแพร่ซึมสารเจือปน

แถวซ้ายเป็นแว่นผลึกที่สารเจือปนซึมเข้าถึง ส่วนแถวขวาสารเจือปนยังซึมไม่ถึง



รูปที่ ๔.๒ คุณสมบัติของชั้น SiO_2 ในการทนทานการแพร่ซึม
ของ Phosphorus และ Boron

รูปที่ ๔.๒

การทดสอบความคงทนในการใช้ชั้น SiO₂ เป็นฉนวน

ประโยชน์ในทางปฏิบัติของชั้น SiO₂ ข้อหนึ่งคือใช้เป็นชั้นฉนวน การทดสอบนี้ทำขึ้นเพื่อหาค่าความคงทนในการเป็นฉนวนของชั้น SiO₂ ที่สร้างขึ้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

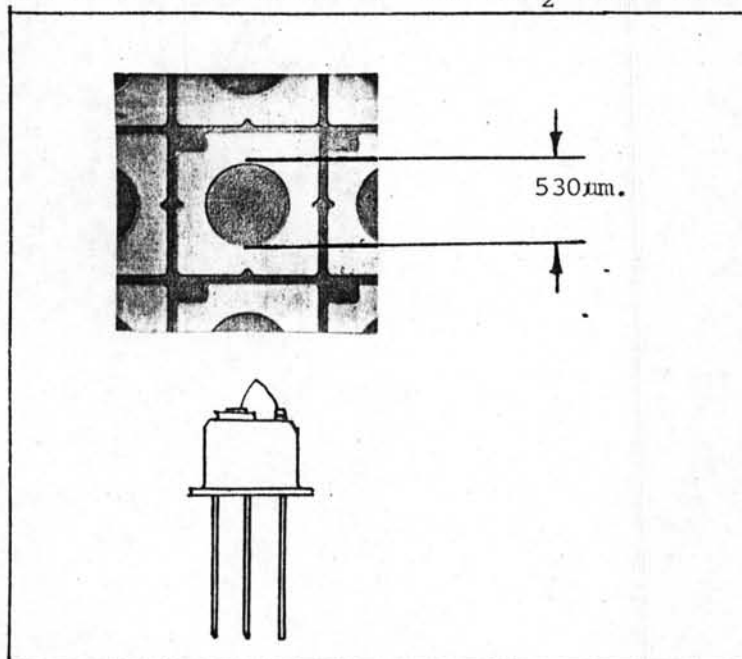
การเตรียมแผ่นผลึก แผ่นผลึกที่จะใช้ทดสอบต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ คือ

๑. ทำชั้น SiO₂ ในกรณีนี้เลือกความหนาของชั้น SiO₂ 0.2 μm . และ 1 μm . สร้างด้วย O₂ แห้ง และ O₂ + H₂O ตามลำดับ

๒. ฉาบผิว SiO₂ ด้วยโลหะ Al หนาประมาณ 6000 Å เพื่อใช้ทำขั้วไฟฟ้าจากนั้นผ่านขั้นตอนกัดผิว Al ที่ไม่ต้องการทิ้งเหลือพื้นที่ขั้วโลหะเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 530 μm . ตลอดแผ่นผลึก

๓. ตัดแผ่นผลึกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วเชื่อม แต่ละชิ้นลงบนแท่นแล้วต่อขั้วสายแผ่นผลึกสำเร็จที่พร้อมจะใช้วัดมีลักษณะดังรูป ๔.๓

การวัดหาค่าความคงทนในการใช้เป็นฉนวน ทำได้โดยให้ศักดาาระหว่างขั้วโลหะกับชั้นฐาน แล้วเพิ่มศักดาขึ้นช้า ๆ จนชั้น SiO₂ เสียคุณสมบัติในการเป็นฉนวน (Break down)

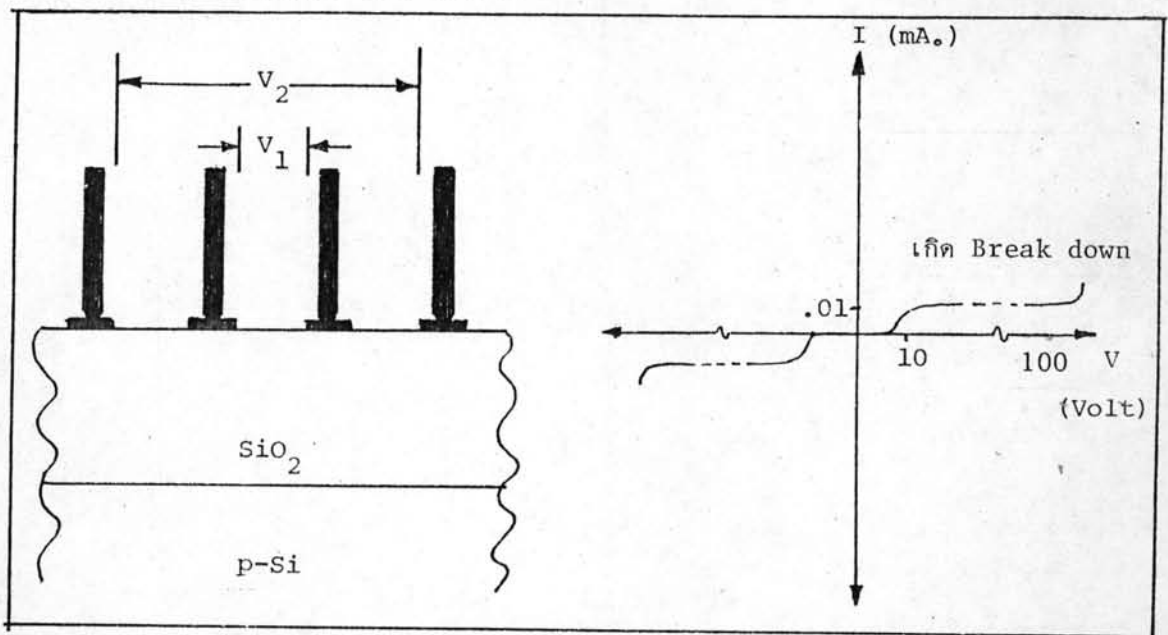


รูปที่ ๔.๓

รูปแผ่นผลึกสำเร็จ ๑ ชิ้นและการติดตั้งบนหัวต่อเพื่อใช้วัด Dielectric Break down voltage

ผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้

- ชั้น SiO_2 ที่เตรียมด้วย $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีจากการทดสอบพบว่ามีความคงทนในการเป็นฉนวน (Dielectric Strength) ประมาณ 400 Volt/mm.
- ชั้น SiO_2 ที่เตรียมจาก O_2 แห้ง ซึ่งหนา 0.2 μm . ไม่แสดงคุณสมบัติฉนวน และจากการทดสอบทางแนวระดับ ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ ๔.๔ ปรากฏว่าพบ Break down ๒ ครั้ง ที่ค่าศักดาต่ำ ๆ และที่ศักดา 100-150 V.



รูปที่ ๔.๔ แสดงการทดสอบชั้น SiO₂ เพื่อหาค่า Break down voltage ในแนวระดับ

ค่า Break down ดังกล่าวนี้อาจไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะทางระหว่างขั้วไฟฟ้าตามแนวระดับ จึงสรุปได้ว่า การ Break down ที่ศักดาต่ำเป็นการ Break down ของชั้น SiO₂ ที่มีคุณภาพต่ำ ส่วน Break down ที่ศักดาสูง อาจเป็นคุณสมบัติระหว่างขั้วโลหะกับขั้วฐานแบบ P ซึ่งเป็น Rectifying contact การเกิดปรากฏการณ์นี้เป็นการเกิดระหว่างชั้นโลหะกับชั้นฐานชนิด P ในแนวตั้ง

จากข้อสรุปดังกล่าวแสดงว่าชั้น SiO_2 ที่ทำขึ้นโดยใช้ O_2 แท็งที ไม่สามารถนำไปใช้เป็น
ชั้นฉนวนได้ ส่วนชั้นที่เตรียมด้วย $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ สามารถนำไปใช้เป็นชั้นฉนวนได้ดี



บทสรุป

ชั้น SiO_2 มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางเช่น ใช้เป็นหน้ากากป้องกันการแพร่ซึมสารเจือปน ใช้ป้องกันผิวหน้าสิ่งประดิษฐ์ และใช้เป็นชั้นฉนวนโดยทั่วไป

ชั้น SiO_2 ที่ทำได้ในห้องปฏิบัติการใช้ขบวนการ Oxidation ภายใต้บรรยากาศของ O_2 แห้ง หรือ $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ อุณหภูมิ $400^\circ\text{C} - 1200^\circ\text{C}$ ชั้น SiO_2 ที่กล่าวถึงในวิทยานิพนธ์นี้ ทำจากขบวนการดังกล่าวทั้งสิ้น

การวัดความหนาชั้น SiO_2 โดยทั่วไป มีหลายวิธี แต่วิธีที่เลือกศึกษาคือวิธี VAMFO (Variable Angle Monochromatic Fringe Observation Method) วิธีนี้อาศัยปรากฏการณ์เสริมกันหรือหักล้างกัน ของคลื่นแสงที่สะท้อนที่ผิวล่างและผิวบนของชั้น SiO_2 จากค่ามุมตกกระทบที่ความเข้มแสงสะท้อนต่ำสุดหรือสูงสุด สามารถคำนวณความหนาของชั้น SiO_2 นั้นได้

เครื่องวัดความหนาที่สร้างขึ้นนั้น มีส่วนรับแสงสะท้อนจากแฉกผลึก ซึ่งหมุนตามลำแสงสะท้อนตลอดเวลา ทำให้อ่านค่าความเข้มแสงสะท้อนนั้นได้ต่อเนื่อง จึงสังเกตความเข้มสูงสุดและต่ำสุดได้ชัดเจน ส่วนแหล่งกำเนิดแสงใช้ He-Ne Laser ซึ่งมีความยาวคลื่น 6328\AA

ในการออกแบบกำหนดให้สามารถเปลี่ยนมุมตกกระทบได้ในช่วง $0^\circ - 60^\circ$ เพราะเมื่อมุมตกกระทบมากกว่า Brewster angle แล้ว parallel component ของแสงที่สะท้อนกลับออกจากแฉกผลึกจะเปลี่ยน phase ไป 180° แล้วรบกวนการสังเกต fringe แม้จะใช้ Polarizer ตัด parallel component ออก ผลการวัดก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะแสงสะท้อนกลับที่ผิวบนเป็นส่วนใหญ่จึงสังเกต fringe ไม่ได้เช่นกัน

เครื่องมือนี้สามารถให้ความแม่นยำถึง $0.01 \mu\text{m}$. ในกรณีที่ชั้น SiO_2 หนามากกว่า $0.54 \mu\text{m}$. ขึ้นไป ส่วนชั้น SiO_2 ที่บางมากนั้นจะวัดได้ละเอียดเพียงบางช่วงความหนา ช่วง

ความหนาที่ไม่สามารถวัดด้วยเครื่องมือนี้ ต้องอาศัยการสังเกตุสี และ Oxidation chart ประกอบ ซึ่งแม่นยำน้อยกว่า จุดบอดของเครื่องมือดังกล่าวเกิดจากลำแสงที่ใช้มีความยาวคลื่นมากเกินไป การปรับปรุงเครื่องวัดให้ดีขึ้นอาจทำได้โดยใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า เข้าประกอบด้วยจะทำให้ช่วงที่สามารถวัดความหนาได้ละเอียด มีมากขึ้นหรือกว้างขึ้น

เครื่องวัดที่ออกแบบสร้างขึ้นนี้ได้ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติการเป็น mask ของชั้น SiO_2 พบว่าชั้น SiO_2 ที่ทำด้วย $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ มีความคงทนในการเป็น mask ได้ดีกว่าชั้น SiO_2 ที่ทำด้วย O_2 แท้ ในกรณีที่ mask มีขนาดบาง ส่วน mask หนา ๆ จะสังเกตความแตกต่างนี้ไม่ออก จากการศึกษาี้ สามารถหาความหนาชั้น SiO_2 ที่เหมาะสมจะใช้เป็นหน้ากากป้องกันการแพร่ซึมสาร เจือปนได้โดยอาศัยรูปกราฟที่ ๔.๒ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

นอกจากนี้ยังใช้เครื่องวัดความหนาประกอบการศึกษาความคงทนในการเป็นชั้นฉนวนของ ชั้น SiO_2 พบว่าชั้น SiO_2 ที่ทำด้วย $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนที่ดีคือ มีค่า Dielectric Strength 380-410 V/ μm . เปรียบเทียบกับชั้น SiO_2 ที่ทำด้วยวิธีเดียวกันโดย ผ่านชั้นตอนที่ดี ซึ่งมี Dielectric Strength 390-430 V/ μm . (8) เห็นได้ว่าแตกต่างกัน เพียงเล็กน้อย จึงนับเป็นชั้นฉนวนที่ดี ส่วนชั้น SiO_2 ที่ทำจาก O_2 แท้ หนา 0.2 μm . ไม่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนอันอาจเป็นผลจากขบวนการทำชั้น SiO_2 ดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ